



### Lötzinn bleifrei, ø 1,0 mm, 250 g

- Flussmittelgefüllter Lötdraht für das Löten von Elektronik
- Homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
- Reduziertes Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders
- und den Schutz des Werkstücks
- Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
- Geeignet für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen im maschinellen und im Handlötbereich

#### Zusammensetzung

Silber:	0,3 %
Kupfer:	0,7 %
Zinn:	99 %
Flussmittelanteil:	2,5 %
Schmelzpunkt	217° C

### Solder Lead-Free, ø 1.0 mm, 250 g

- Flux-filled solder wire for soldering electronics
- Homogeneous wetting of the solder joint thanks to the rosin flux core
- Reduced spattering for increased user safety and protection of the workpiece
- Halogen-free and with low smoke emission
- Suitable for soft soldering at low temperatures in the automated and hand soldering area

#### Composition

Silver:	0.3 %
Copper:	0.7 %
Tin:	99 %
Flux content:	2.5 %
Melting point:	217° C

#### Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	02.06.2025	LZ 1.0 250g - bleifrei LC	1/1
		gepr.:	02.06.2025		
		Norm:			von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	
				40845	

